# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

### Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE

01025573

27-01-89

APPLICATION DATE

22-07-87

APPLICATION NUMBER

62181055

APPLICANT: HITACHI LTD:

INVENTOR :

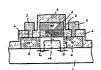
KONISHI NOBUTAKE:

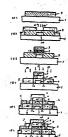
INT.CL.

HO11 29/78 HO11 27/12

TITLE

THIN FILM TRANSISTOR





ABSTRACT :

PURPOSE: To provide a TFT capable of being reduced in off-current upon light irradiation by producing specific density defects only in a specific area within a TFT channel region other than space charge regions formed in the vicinity of drain and source junctions.

CONSTITUTION: An islet-like element region 8 is formed by depositing a polycrystalline silicon film of, for example, 1500 Kt on an insulating substrate 1 by a reduced pressure CVD method and subjecting the same to patterning. Then, a resist 11 is formed and employed as a mask to yield a high density defect layer 10 by doping the islet-like element region 8 with Art ions under conditions of acceleration voltage of 110 KeV and the dosage of 1×10<sup>16</sup>cm<sup>-2</sup>. In succession, a SiO<sub>2</sub> film is

deposited by an ordinary pressure CVD method, followed by deposition thereon of a polycrystalline silicon film by a reduced pressure CVD method and patterning of the same to form a gate insulating film 2 and a gate electrode 3. In addition, a drain region 5 and a source region 6 are formed by ion-doping of p+ for example. Furthermore, an interlayer insulating film is formed by the ordinary pressure CVD method, through which contact holes are made in turn. Finally, Al is vapordeposited and subjected to patterning to form a contact electrode 7 and hence a TFT.

COPYRIGHT: (C)1989.JPO&Janio

## ⊕ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

昭64 - 25573

®(nt Cl. ' H 01 L 2

砂発 明

識別記号 庁内整理番号 3 1 1 H = 7925 = 5 F 7514 = 5 F

❸公開 昭和64年(1989)1月27日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

◎発明の名称 薬膜トランジスタ

②特 爾 昭62-181055

母出 頭 昭62(1987)7月22日

©免 明 者 河 内 文 士 朗 茨城県日立市久東町1026番地 株式会社日立製作所日立研 突然所 ②発 明 者 吉 村 雅 夫 茨城県日立市久原町4026番地 株式会社日立製作所日立研

発明者 小野 記久雄

者 小 西 信 武

①出 顋 人 株式会社日立製作所

茨城県日立市久惡町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内 茨城県日立市久惡町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内 茨城県日立市久惡町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

心代 理 人 并理士 小川 勝男 外2名

1. 発明の名称 寝蔵トランジスタ

2. 特許請求の範囲

一の専電型を有するソース及びドレイン研域を 有し、この同領域間にゲート地帯図を介してゲ ート程度を有するMOS型前間半端体素子において、ゲート地段図は半端体の界面、ドレイン 沙合面、ソース炒合面および地球基近で耐まれ に領域内で、地球基底に珍し、かつゲート地線

図/半導体界面,ドレイン接合面およびソース 接合面から特定の距離れた環域にのみまやり アの再結合中心となる欠陥を垂体の半退体中に

おける彼底以上に含む欠陥層を有することを特徴とする辞額トラングスタ。 2、特許指求の範囲第1項において、ゲート総線

以一半項件界面、ドレイン度合同 およびソース 設合面から矢輪房までの変減を1000人以上 とする事を特徴とする解談トランジスタ。 3. 特許請求の範囲第1項において、欠陥層に含 まれる欠陥の忠皮がフェルミ準位附近において 1×10<sup>11</sup>cs<sup>-1</sup>e V<sup>-1</sup>以上である事を特徴とす る採取トランジスタ。

 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明は、軽離拡張上に形成される平準は深広 斜子に係り、特に、被品ディスプレイパネル駆動 別として使用するのに好選な特性を持つ保証トランジスタに関する。

(従来の技術) 近年、健身は版上に非品質あるいは多結晶の 学 週休で得販能勤素子を形成する技術研究が哲発に

行なわれている。この技術の成用の1つとして、 成品デイスプレイがAル駆動のたのの问题トラン ジスタマのテイブマトリクスがある。(以下詩歌 トランジスタをTFTと記す。) 投船デイスプレ イバネルにおいてはその報覧構成上、液温薬効用

のTFTアクテイブマトリクスは 1 0 \* e x~ 1 0 \* e xの益い光原射下での使用が不可混となる

### 持開昭64-25573(2)

が、このような強い光度対下においてTFTを限めすると、チャネル環域に光過器であるキャリアによってイフを減が上身し、このTFTにより減を配動する間に重大な障害となる。この光度対によるオフ特性の劣化を抑制する方法として、単志体課題の関係を得くする方法が不過である事が、内間場61-85476において始じられている。

### [発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、ドレイン気域、ソース気域を含 と取合的に形成するコープレーカー かては、半年体育版を向くすると、(1) ドレイン 気域ソース領域の提供が増大してしまう。(2) ゲートをパターニングする即のプロセス条件が難し くなる。(3) 高島質の半導体図が得られない、等 の問題点があった。

本発明はこのような問題点を解決するものであり、その目的は、半部は図の図原を深くすること 型しに、光度計時のオフ電波が確原化した時と回 等に小さい特性をもつ構造のTFTを受明するこ とにある。

#### [問題点を解決するための手段]

本発明は、TETのチャネル関域内にある特定の領域にのカイオン性人族により10<sup>11ca™</sup>。 い<sup>™</sup>は、上の声度の欠陥を生成することにより、この領域内での大型液の発生を抑え光気制時のオフ型液の上昇を抑制するもので、更に、ドレイン設合、ソース没合逆的に形成される空間電荷領域を選げて欠陥を生成することにより逆方向リーク環境の行政を防ぐにとを特徴とする。

#### (Atm)

本免明の丁F丁の構造を第1回に示す、瞬回に むいて高速抗の高温度欠陥層10の存在により、 実効的なチヤネル似域の厚さはも、からもも、へ係 くなることとなり、固厚を購くした時と同様にオ フ電流は小さくなる。更に、光限射時においては、 チヤネル似域内に会割キャリアが光節起される。 一般に、余男キャリアの寿命・と再結合中心の面 広N・の間には、

T = 1 / N .

の関係が成立するね、欠陥層10内で生成された 会列キャリアの務めに提加く遺むに再始合してほ とんど電路に寄与しない。更に、欠陥局10とが 一・地種製2の間に欠陥のないチャネル領域で で成されるキャリアも、寿命の追いによって収陥が 力向に生じるキャリアの漁客頻配によって欠陥が 10の方へ試験に再始合して消滅するる。オフ税 減は即に限値をとこからて10両よくした時よりも 減少の効果が観光に扱う

太に、ドレインおよびソース接合耐力:、 Jiと 欠陥別10の間に設けたし。 なる低さのオフセン トの作用について第3回により設明する。

るのが明らかである。

るのか明らかである。 様い電景の存在する空間電荷領域内に禁制等中 に確定をつくるような欠陥が存在すると、この欠 発を介してのトンネリング、もしくばキヤリアの 免生によって具常に大きなリークのでは実だする。 のリーク電流の詳細な機構については実だする。 ののかなないが、いずれにせよ、空間電前する事 は明らかである。後つて、本典期のように、 辞可 内に欠級を図したフセントを設し、 対に欠級を図していたといまでは明ら 内に欠級を図していましまである。

このオフセント 及 Lo は 世科となる多輪ああるいは非島虹 ジリコン 関外のフェルミ物位付近の の 佐幸位 世底 N. によって 伏定 まれる。 利えば、フェルミ物位を近めての 局在準位 単ま N. が 10 1\*ce\*\*e\*\*\* V\*\*\* 超級の時、ゼロバイアスでの 空間 世商領域領域 1000人 歴史となる。 迷バイアス

1 0 ''cm' "eV' | 個数の時、セロハイアスでの空間 世海領域幅は 1 0 0 0 人 四級となる、逆パイアス 印加時の空間環境層の広がり、およびマスクの合 わせ前級を今端するとオフセクト及 Lo は 5 一

### お開催64-25573(3)

10 # m とればよい

(実施例)

以下、第1回に示した本発明の一実施例の製作 圧CVD法により多結品シリコン邸を例えば1500 人堆枝しパターニングして島状の岩子領域8を将 る。 次に海図 (B) に示すようにレジスト11を 形成し、このレジストをマスクとしてイオン注入 法により例えばAr+ イオンを、加速電圧110 KeV, ビーズ量1×101\*cx 2の条件で注入し 高雄皮欠陥着10を形成する。続いて、レジスト 除去した後、常圧CVD法によりSiOュ 腹を堆 欲し、蚊いて滅圧CVD法により多妨品シリコン Ѹを堆積しパターニングして内図 (C) に示すよ うなゲート絶数膜2及びゲート電瓶3を形成する。 次に同國 (D) のように例えば p+ イオンを打ち 込みドレイン領域5.ソース領域6を形成する. 終いて周囲(E)に示すように層間絶縁闘を常圧 CVD法により形成し、コンタクトホールを開孔 する。瓜拉にAgを蒸着しこれをパターニングす

る事でコンタクト電便7を形成し、最終的に第1 図に示すような構造のTFTが待られる。

本実施例では、多数品シリコンの場合を例にと つて説明したが、非品質シリコンを用いた場合に も本見別は同能に応用できる。また、高額成欠給 を生成するあの注入イオンは A r ・に再定される ものではなく、シリコン中でドナーやアクモブタ とならない祖気的に不透性なイオンならば何でも 良い、例えば、O・、N・などでも良い、

(表明の効果)

本 先明によれば、 半導体配尿を得額化すること なく、 逆対向リーク特性を悪化させること無く、 光限削時のオフ電波を確額化した時と同等もしく はそれ以上に低減できる効果がある。

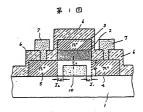
4、図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施針の新面の似式図、页 2四(A)~(F)は頭1個の実施針の表立方伝 を示す工程図、即3回は単なの構造のTFT 形式図、第4回は第3回の構造を有するTFT のオフ特性の、シリコン原の欠陥密数に対する仏

存性を示した図である。

1 … 総設高級、2 … が 一 ト地森図、3 … が 一 ト電 展、4 … a r ドレイン関域、5 … a s ツ 一 ス 領域、 6 … 別間地線駅、7 … コンタクト電極、8 … i p ・ オ 未 ル 領域、9 … 多 は a シリコン 月、10 … 五 簿 反 欠 結 月、J i … ドレイン 勝 合、 J i … ツ ー ス 談合 し i … 多 は a シリコン 駅 ズ、 t i … 欠 所 例 10 と ゲ ー ト地 線図 四 間 の 配 網、L o … 欠 新 別 10 と ドレ イン 領域 4 及 げ ) 一 ス 似 板 5 の 間 の 関係。

代理人 非理士 小川縣別



- 1…紀鄉春板
- ょ… ゲートモ
- \* " V- T 65
- 5 ... カーソース 何成
- 6 … 专用地域
- 1. 321116
- ふ… ドレイン 様々
- 5.... ソース 待合
- tz ... 女猫看 t 广·足嫁桑 · 连就
  - Lo 、大柏唇もドレイン领域、ソース领域の間の延離

特開昭64-25573(4)

